

智慧机房 V2.0 - 功能 #981

功能 # 979 (完结): 温湿度项目

功能 # 1237 (完结): OM-TH100项目

硬件设计

2017-06-12 16:00 - 盘 贵星

状态:	完结	开始日期:	2017-09-20
优先级:	高	计划完成日期:	2018-02-13
指派给:	盘 贵星	% 完成:	100%
类别:	硬件	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1、原理图设计 2、PCB设计 3、样板测试			
子任务:			
功能 # 1192: OM-TH100温湿度改板 (C51)			完结
功能 # 1138: 温湿度LCD开模			完结
功能 # 1158: 高温测试			完结
功能 # 1159: 功能老化测试			完结
功能 # 1160: 引脚定义测试			完结
功能 # 1187: 温湿度外壳开模			完结
功能 # 1239: 外壳开模			完结
功能 # 1244: 按键开模设计			完结
功能 # 1245: 镜片定制丝印			完结
功能 # 1247: 温湿度LCD开模			完结
功能 # 1248: PCB样机设计			完结

历史记录

#1 - 2017-06-16 16:23 - 盘 贵星

- % 完成 从 0 变更为 40

1\完成电源部分升级，并打样测试。

#2 - 2017-08-17 18:54 - 盘 贵星

- 计划完成日期 从 2017-06-26 变更为 2017-08-31

- 开始日期 从 2017-06-12 变更为 2017-08-17

- % 完成 从 40 变更为 20

1、参照万汇通设计一款最简单版本的温湿度，2、设计原理图及PCB。3、编程测试样机。

#3 - 2017-10-11 17:31 - 盘 贵星

- 状态 从 已发货 变更为 调试中

1、完成温度采集。2、完成LCD显示。3、完成按键设置功能。4、完成RS485通信。

#4 - 2017-10-11 17:31 - 盘 贵星

- % 完成 从 20 变更为 100

#5 - 2017-10-28 12:31 - 盘 贵星

- 父任务 从 #979 变更为 #1237

#6 - 2018-04-12 08:59 - 盘贵星
- 状态从 调试中 变更为 完结